

Karrieremesse TUCconnect: Ein Erfolgsrezept für Chemnitzer Studierende

Am 22. Mai 2025 fand die Karrieremesse „TUCconnect“ an der TU Chemnitz statt, um Studierende und Arbeitgeber zu vernetzen.



Technische Universität Chemnitz, 09126 Chemnitz, Deutschland - Am 22. Mai 2025 fand die Karrieremesse „TUCconnect Frühling“ an der Technischen Universität Chemnitz statt. Die Veranstaltung wurde vom Career Service-Team der TU Chemnitz organisiert und diente als Plattform für Studierende, sich über Berufs- und Praktikumsmöglichkeiten zu informieren. Rund 70 regionale und überregionale Aussteller aus verschiedenen Branchen waren vertreten, was die Messe zu einem wichtigen Event für die Fachkräftesicherung in der Region machte. Auch die Angebote wie kostenfreie Bewerbungsfotos und Jobwalls mit aktuellen Stellenanzeigen stießen auf großes

Interesse.

Von 10:30 bis 15:30 Uhr konnten die Studierenden zahlreiche Informationen zu Themen wie berufliche Einstiegsmöglichkeiten und Abschlussarbeiten abrufen. Maria Alexander, Projektkoordinatorin des Welcome Centers Chemnitz, bemerkte die große Motivation der internationalen Studierenden, im regionalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Über 30 Prozent der Studierenden an der TU Chemnitz kommen aus dem Ausland, was die Relevanz solcher Veranstaltungen besonders unterstreicht.

Vielfältige Angebote für Studierende

Abgesehen von den zahlreichen Ausstellern gab es auch ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Fünf Vorträge behandelten unter anderem nachhaltige Berufsperspektiven und wertvolle Tipps für Bewerbungsunterlagen. Maximilian Noack von der BPG Bauüberwachungs- und Projektsteuerungsgesellschaft mbH lobte die Messe als wertvolle Gelegenheit für den Austausch mit den Studierenden, während Sophie Oelsch aus dem Orga-Team den Erfolg der Veranstaltung trotz der geringeren Anzahl an Ausstellern im Vergleich zu den Vorjahren betonte.

Die nächste TUCconnect ist bereits für den 12. November 2025 geplant. Bis dahin steht der Career Service den Studierenden und Absolventen für Fragen zum Berufseinstieg zur Verfügung.

Internationale Studierende im Fokus

Die Herausforderung für internationale Studierende, in Deutschland eine Anstellung zu finden, wird zunehmend adressiert. Ein neues DAAD-Programm namens FIT (Förderung internationaler Talente zur Integration in Studium und Arbeitsmarkt) wurde im April 2024 ins Leben gerufen, um deutsche Hochschulen in diesem Bereich zu unterstützen. Das Programm wird im Rahmen der „Campus-Initiative Internationale

Fachkräfte“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert

.

Dieses Programm umfasst 89 geförderte Projekte, die sich auf die Unterstützung internationaler Studierender während ihres gesamten „Student Life Cycle“ konzentrieren. Dazu zählen nicht nur die Studienvorbereitung, sondern auch Angebote zur sozialen und fachlichen Integration sowie zur Unterstützung beim Berufseinstieg. Damit wird sichergestellt, dass die Herausforderungen, denen internationale Studierende gegenüberstehen, effektiv angegangen werden können.

Insgesamt zeigt sich, dass Veranstaltungen wie die TUCconnect und Initiativen wie das DAAD-Programm FIT essenziell sind, um die Integration internationaler Studierender in den deutschen Arbeitsmarkt voranzutreiben. Solche Maßnahmen tragen nicht nur zur persönlichen Entwicklung der Studierenden bei, sondern auch zur Stärkung der regionalen und nationalen Wirtschaft.

Für weitere Informationen über die TUCconnect besuchen Sie bitte die **TU Chemnitz Pressestelle**.

Details	
Ort	Technische Universität Chemnitz, 09126 Chemnitz, Deutschland
Quellen	• www.tu-chemnitz.de • das-wissen.de • www.daad.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net